

## 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	太平洋证券、华商基金、华夏未来资本
时间	2024年11月8日
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：梁桂武 副总经理、董事会秘书：纪臻
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p>简单介绍公司 2024 年前三季度产品业务及经营情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q1：请介绍公司 2024 年前三季度的经营情况。</p> <p>答：2024 年前三季度，尽管受国内半导体行业竞争加剧影响，产品单价有所调整，但是公司积极开拓市场，加大推广力度，公司实现营业收入 9,673.90 万元，同比增长 3.33%。其中，2024 年第三季度公司实现营业收入 3,657.49 万元，同比增长 27.49%，较 2024 年第二季度环比增长 9.31%，单季度销售业绩持续改善。2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 260.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，</p>

	<p>主要系受营业成本和管理费用有所增加、利息收入减少以及未计提递延所得税等因素影响所致。</p> <p><b>Q2: 请介绍下公司的分产品收入情况。</b></p> <p>答: 公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售, 主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等, 应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表等众多领域。2024 年前三季度, 公司主营业务中, 医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 45.17%, 工业控制及仪表芯片产品收入占比为 53.62%, 智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.21%。</p> <p><b>Q3: 2024 年度公司推出了哪些新产品?</b></p> <p>答: 2024 年上半年, 公司重点推出了带 HCT 功能的血糖仪专用芯片。该芯片是专为带 HCT 功能的血糖仪产品而设计的 SoC 器件, 血糖测量精度满足 ISO15197:2013 规范。2024 年三季度, 公司正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片, 分别为支持 6-10 串电池组的 SDM9110, 以及支持 10-17 串电池组的 SDM9117, 可应用于电动工具、平衡车、扫地机器人、电动旋翼机、电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能等场景。</p> <p><b>Q4: 公司毛利率的情况和趋势?</b></p> <p>答: 公司会结合市场和产品的实际情况等因素综合考虑毛利率变化。2024 年前三季度, 公司主营业务毛利率为 58.27%。</p> <p><b>Q5: 公司拟以不超过人民币 14,000 万元现金购买芯邦科技属下将持有智能家电控制芯片业务资产的全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司 60%至 70%的股份, 并取得控制权。请问本次交易事项的协同性如何体现。</b></p> <p>答: 基于公司与芯邦科技的智能家电控制芯片业务具有的</p>
--	---

	<p>协同基础，通过本次股份收购事宜，将有助于公司丰富相关技术，扩充产品序列，拓展下游领域，整合供应链资源。在技术方面，公司将利用标的资产在触摸控制、MCU、LED 驱动等智能家电的人机交互领域的核心技术，积极整合双方的研发资源，拓展公司现有的基于高精度 ADC 的数模混合 SoC 技术的应用领域，增强公司整体的技术实力和产品竞争力；在产品方面，有助于公司拓展 MCU 产品，丰富公司现有产品序列，完善公司在消费电子、智能家居、白色家电的解决方案；在市场及客户方面，公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势，促进市场与客户协同，一方面提升公司在消费电子、智能家居市场覆盖度和占有率，另一方面有助于公司产品拓展白色家电市场；在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料采购成本优势。</p> <p>Q6: 请问本次交易会否设置业绩承诺。</p> <p>答: 为维护上市公司及中小股东利益，在本次交易的后续推进中，公司将推进落实设置业绩承诺等保障机制。</p> <p>Q7: 上述收购事项目前的进展情况？</p> <p>答: 目前仍处于协商谈判阶段，公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 12 日